行政院國家科學委員會專題研究計畫 期中進度報告

氧化鋅光電半導體能隙調整及磊晶成長研究(1/3)

計畫類別: 整合型計畫

計畫編號: NSC94-2216-E-009-024-

<u>執行期間</u>: 94 年 08 月 01 日至 95 年 07 月 31 日 執行單位: 國立交通大學材料科學與工程學系(所)

計畫主持人: 張立

報告類型: 精簡報告

報告附件: 出席國際會議研究心得報告及發表論文

處理方式: 本計畫可公開查詢

中華民國95年5月29日

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫 期中進度報告

計畫名稱: 氧化鋅光電半導體能隙調整及磊晶成長研究(1/3)

計畫類別:□ 整合型計畫 計畫編號:NSC 94-2216-E-009-024 執行期間: 2005/08/01~2006/07/31
計畫主持人:張 立 計畫參與人員: 林智偉、柯東杰、游家豪、梁美惠、何焱騰、施議森
成果報告類型(依經費核定清單規定繳交):□精簡報告
本成果報告包括以下應繳交之附件: □出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份
處理方式:除產學合作研究計畫、提升產業技術及人才培育研究計畫 列管計畫及下列情形者外,得立即公開查詢 □涉及專利或其他智慧財產權,□一年□二年後可公開查詢
執行單位:

年 5 月

29

日

中

華 民

國

95

中、英文摘要

This project focuses on epitaxial growth of zinc oxide film using various deposition methods. We have observed the growth mode of ZnO on yttria-stabilized zirconia substrates. Also, we have accomplished the growth of high-quality ZnO on GaN by atomic layer deposition. Doped ZnO has been carried out by using radio-frequency sputtering and pulsed-laser deposition.

關鍵詞: 磊晶成長、氧化物

Keywords: epitaxial growth, oxide

報告內容:

前言、ZnO 具有良好之光電特性,爲直接能隙之半導體,能隙爲 3.3 eV,因激子之鍵結能 高達 60meV,故有很好的雷射效率,近年頗受重視。ZnO 做爲光電元件應用的半導體,必 須具有良好品質的磊晶層與能隙調整。

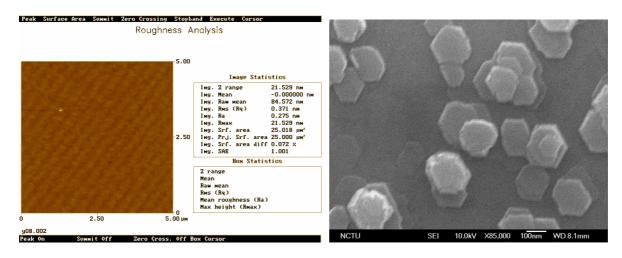
研究目的、本計畫初期先以 ZnO 磊晶成長開始,再添加其他元素,以調整能隙。

文獻探討、近年來 ZnO review paper 參考 1-3。雖然 ZnO 已經有單晶基材,但在磊晶製程仍然尚待改進,特別是有機金屬化學氣相沉積法。能隙調整則以 ZnMgO 與 ZnCdO 爲主,但是範圍侷限於 2.8-3.7 V,不若 GaN 系統,可以用 InGaN-AlGaN 調變更大的範圍。另外做爲光電元件,應盡量避免具有極性之薄膜,以避免壓電特性降低發光特性,故非極性 ZnO是各國積極研究的重點。

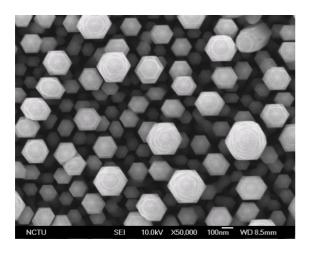
研究方法與結果與討論

MOCVD 製程:在 YSZ 單晶基材上成長,YSZ 為立方晶結構,晶格參數約 0.514nm,跟 ZnO 晶格差距約 10%,表面光滑平整,熱穩定性與化性安定,故適合於研究磊晶成長之過程。實驗上改變製程條件,使用較低之揮發速率,可以使表面更為平滑,表面粗糙度下降至 0.4 nm 以下,從表面型態的觀察發現,在溫度 500 度沉積,薄膜以 layer-by-layer 方式成長,而 在較高之 600 度, ZnO 以 3D 島狀方式成長,故高溫將使表面更為粗化。如下圖: AFM 為 500C 成長,具有非常平整之表面,表面粗糙度 0.34nm (RMS); SEM 為 600C 成長,具有方

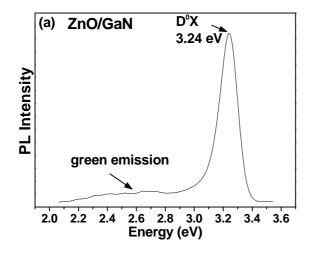
角形之島狀組織。

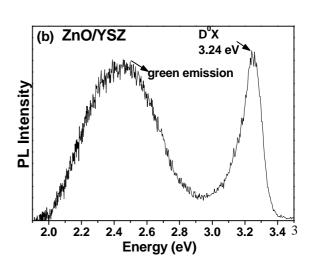


另外用兩階段方式成長,第一階段 500C,第二階段 600C,則有明顯之六角柱之成長,頂端成錐狀,亦是由 2D 孕核造成。



另外也用 atomic layer deposition 方式沉積 ZnO 於 YSZ 與 GaN 基材,發現在相同實驗條件下,有不同的行為,在 GaN 上有較好之品質(x-ray rocking curve FWHM ~324 arcsec),而在 YSZ 則較差,可能跟孕核之行為有關。因此光學性質亦有極大之差異,在 GaN 上幾乎無率光出現;而 YSZ 上有很強之綠光,見下圖。





摻雜與能隙調整之研究,先分別以濺射與雷射蒸鍍製程進行。濺射製程方面, 添加 Ga 於 ZnO,用射頻濺鍍沉積於 400-650C 基材上,已經可以得到單純 C 軸向之薄膜於鍺晶片上,在鍺上可以降低介面氧化物之干擾,目前正進行電性與光性之測量。另外摻雜以雷射蒸鍍方式進行,目前正確立 ZnO 沉積條件,希望得到不具有極性之薄膜,已經在 r-plane sapphire 上得到 X-ray rocking curve (1-102) FWHM 約 0.3-0.4 度之薄膜,待完成更高品質之非極性 ZnO 後,將沉積更高能隙之 ZnMgO 薄膜。

參考文獻

- 1. R. Triboulet, J. Perrie're, Prog. Crystal Growth Character. Mater. 47 (2003) 65-138
- 2. Ü. Özgür,a_ Ya. I. Alivov, C. Liu, A. Teke,b_ M. A. Reshchikov, S. Doğan,c_ V. Avrutin, S.-J. Cho, and H. Morkoç, J. Appl. Phys., **98**, 041301 (2005)
- 3. S. J. Pearton, D. P. Norton, K. Ip, Y. W. Heo and T. Steiner, Mate. Sci. Eng. R 47(2004) 1-47.
- 4. D. P. **Norton**, Y. W. Heo, M. P. Ivill, K. Ip, S. J. **Pearton**, M. F. Chisholm and T. Steiner, Materials Today, volume 7, Issue 6, June 2004, Pages 34-40.

論文發表

Atomic layer deposition of epitaxial ZnO on GaN and YSZ

Chih-Wei Lin, Dong-Jie Ke, Yen-Cheng Chao, Li Chang*, Mei-Hui Liang¹, Yen-Teng Ho² J. Crystal Growth, 2006 Accepted.

Growth of epitaxial ZnO thin film on yttria-stabilized zirconia single crystal substrate Yen-Cheng Chao, Chi-Wei Lin, Dong-Jie Ke, Yue-Han Wu, Hou-Guang Chen, Li Chang*, Yen-Teng Ho¹, Mei-Hui Liang²

J. Crystal Growth, 2006 Accepted.

化學氣相沉積法氧化鋅磊晶薄膜在 Y2O3/Si(111)與 yttria-stabilized zirconia 基板上 林智偉、趙彥錚、張立 中國材料科學年會 2005 年 11 月。